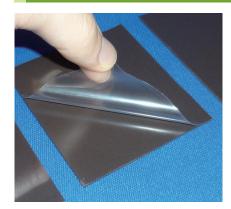


クールプロバイドTM/ EMPV4





高透磁率(µ'=13)の熱伝導シート

- シリコーンフリータイプとして低硬度(ASKER C 40)、高透磁率(μ'=13)を実現しました。
- 低硬度なため、密着性に優れ、組込み後の素子への負荷を低減します。
- シリコーンフリータイプのため、シロキサンガスが発生しません。■ シリコーンタイプと比較してオイルブリードが起きにくいため、周辺部材に悪影響を 与えにくくなります。

(測定による測定値であり、規格値及び保証値ではありません)

試験	項目	単位	規格	EMPV4-F
熱伝導率		W/m•K	JIS R 2616 (熱線法)	1.5
			ISO22007-2 (ホットディスク法)	1.3
色調		_	_	ブラック
厚み		mm	_	1.0/1.5/2.0
				2.5/3.0/3.5
比	重	-	JIS Z 8807	3.55
硬度	∓	ASKER C	JIS K 7312	40
1152.15	Z	Shore 00	ASTM D 2240	70
引張	強さ	MPa	JIS K 6251	0.51
伸び率		%	JIS K 6251	16
体積担	抗率	Ω·cm	JIS K 6911 準拠	1.0×10 ¹²
絶縁破	懐電圧	kV/mm	JIS C 21 10-1準拠	6.0
耐電	圧	kV/mm	JIS C 21 10-1準拠	4.2
耐トラッキ	キング性	-	JIS C 2134	PCL:2 (350V) (t=3.5mm)
誘電率	1MHz	_	社内規格	12.7
誘電正接	1MHz	_	社内規格	0.13
難燃性		_	UL94	V-O相当
透磁率	10MHz	_		13
使用温度範囲		°C	_	-40~110
最大有効寸法**2		mm	_	200×500

^{※1)}熱伝導シートの超低硬度層/低硬度層/軟質層を厚み10ml以上になるように重ねて測定。※2)製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい。

